

Pavimentazione in resina di camere degenza, corridoi, ed ambienti che richiedano elevatissima igenizzabilità

LV85_SA_IT_R3-0220

SCHEDA APPLICATIVA

Realizzazione di pavimentazione in resina di camere degenza, corridoi, ed ambienti che richiedano elevatissima igenizzabilità previo:

1. predisposizione del supporto;
2. rasatura turapori;
3. applicazione resina autolivellante;

1) PREDISPOSIZIONE DEL SUPPORTO

Far riferimento alla Scheda Applicativa "Predisposizione di supporti da rivestire con resina" ([LV88](#)) per gli aspetti relativi a pulizia del supporto; controlli preliminari; preparazione della superficie

Qualora non si intenda applicare gli appositi profili di raccordo, gli sgusci tra pavimento e parete saranno trattati primerizzando il supporto con **Kimicover FIX** ed impiegando **Kimifloor ECO-BASE**.

2) RASATURA TURAPORI

Sul supporto asciutto e depolverato con aspiratori, applicazione a rullo di resina epossidica bicomponente ad alta penetrazione **Kimicover FIX** rispettando un consumo non inferiore a 0,2 kg/m². A fresco, stesura, a spatola, di rasante tricomponente **Kimitech ECF** (armato con rete in fibra di vetro **Kimitech 350**) rispettando un consumo di circa 3 Kg/mq.

3) APPLICAZIONE RESINA AUTOLIVELLANTE

Attese 48 ore, carteggiare, aspirare e procedere col la stesura a spatola dentata di **Kimitech HLA** additivata al 30% con sabbia di quarzo **Kimifill 0,1-0,3** per uno spessore di circa 1,5 mm con un consumo di resina epossidica di 2 kg/m².

L'intervento sarà concluso, dopo 24-48 ore, con il taglio dei giunti e la successiva sigillatura con sigillante poliuretano bicomponente autolivellante **Tecnoseal 88** o in cartuccia **Tecnoseal 130** (nel caso di giunti di larghezza superiore a 5 mm, posizionando prima il fondogiunto **Ethafoam**).